

证券代码：688270

证券简称：臻镭科技

## 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	国泰君安证券、华安证券、华泰证券、广发军工、富达基金、宁泉资产、百年资管、国投权益、浙商通信、银河基金、长信基金、泰信基金、景和资产、德海资本、天治基金、西部利得、恒越基金、恒越基金、兴银理财、诺德基金、上海汽车集团股权投资有限公司、上海彤源投资发展有限公司、东吴证券资产管理总部、财通资管、申万宏源军工、申万宏源资管、中银资管、中航信托股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司、正心谷资本、瀛赐基金、上海尚雅投资管理有限公司、鑫元基金、震峰基金、工银瑞信、崇山投资、福建汉石基金、红杉资本
时间	2025年2月13日、2025年2月14日
地点	浙江臻镭科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：李娜 证券事务代表：孙飞飞
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、情况介绍</b> 现就公司2024年年度业绩预告情况跟各位做下汇报： 从营收方面来说，2024年预计实现营业收入29,000万元到31,000万元，同比增长3.28%到10.40%，主要原因系公司持续巩固特种领域优势和市场，同时加大卫星通信尤其是卫星互联网市场的投入，积极开拓新客户和新项目，业务订单有序落地，

营业收入实现稳定增长。

从利润方面来说，2024年度公司净利润短期承压，预计实现归属于母公司所有者的净利润1,448.54万元到1,948.54万元，同比减少73.12%到80.01%。

## 二、问答环节

### 1、公司2024年净利润下滑的原因？

答：公司于1月18日发布了业绩预告，2024年净利润下降主要是三方面原因：一方面是报告期内公司持续加大研发投入，在“需求牵引+技术驱动+高效转化”的发展模式下，公司新研、迭代了几十款产品，研发投入比去年同期增加；另一方面因下游客户销售回款缓慢，公司信用减值损失计提金额增加，同时公司结合运营管理对部分存货计提了减值准备；另外公司购置了总部研发基地，相应期间费用等有所增加。

### 2、请问下公司2024年度毛利率情况如何？

答：2024年度公司产品综合毛利率有所下降，主要受产品结构及其出货量的变化所致。公司产品价格一直以来实行阶梯报价，采购数量越多，价格相对越实惠，2024年度公司微系统及模组产品出货量及应用规模扩大，叠加微系统及模组产品稳态毛利率显著低于公司芯片类产品，由此导致公司2024年度综合毛利率有所下降。未来随着微系统及模组产品规模量级的项目进入批产阶段，或者行业竞争加剧，导致公司产品议价能力下降、成本费用提高，公司产品综合毛利率仍将出现波动。

### 3、可以看到近几年公司研发投入显著增加，未来这一块是否还会这么大幅度投入？

答：公司作为集成电路设计企业，且一直坚持自主正向研发设计路径，为保持公司产品的市场竞争力和产品覆盖率，公司需要一定的研发投入以开发新产品及迭代优势产品。未来随着公司研发费效比提升、研发队伍强化、供应链议价能力增强等，研发投入同比增幅会有所放缓。

### 4、能否介绍一下公司2024年新品研发情况，目前下游客户需求反馈如何？

答：公司目前有三大业务板块，射频收发及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、射频微系统及模组，三大产品线2024年

	<p>累计研发、迭代几十余款产品，大部分新品已送样，客户反馈良好，部分新品已获客户意向订单。</p> <p><b>5、特种领域主要供应哪些产品，下游需求恢复情况？</b></p> <p>答：公司是国内少数能够在特种领域提供整体解决方案及技术服务的企业之一，产品广泛应用于无线通信终端、数据链、数字相控阵雷达、电子对抗、雷达系统及电子系统供配电等领域。目前来看，行业整体环境有在改善，叠加今年是“十四五”规划收官之年，公司对今年的交付确认情况很有信心。</p> <p><b>6、公司目前在卫星互联网领域主要供应哪些产品？未来产品价值量是否会不断提升？</b></p> <p>答：公司高速高精度ADC/DAC芯片、数字波束成形芯片、电源管理芯片、SIP组件等均可以应用于卫星互联网，目前大规模应用的主要是电源管理芯片，未来随着供应产品品类的增加，单星价值量会有显著提升。</p> <p><b>7、市面上有部分公司也说能做DBF芯片，公司的DBF芯片有什么特色或优势？</b></p> <p>答：数字波束成形器（Digital Beamforming，简称DBF）是数字相控阵通信、雷达、对抗系统的核心器件，相比用FPGA来实现波束成形，我司专用DBF芯片具有低功耗、低成本和高集成度等极大优势。</p> <p>目前我司的DBF主要包含两个系列：1. 40MHz带宽以内的数字波束成形器，最多112个阵元32个波束，具备抗辐照能力，主要用于低轨卫星载荷场合；2. 1300MHz带宽的数字波束成形器，最多64阵元64波束，主要用于宽带数字相控阵雷达、电子对抗、测控、通信等场合。</p> <p><b>8、公司对2025年的规划和展望？</b></p> <p>答：公司将按照2025年度经营目标稳步推进工作，一方面巩固在特种行业领域的优势，持续拓展下游应用领域和产品市场份额，另一方面紧跟星载尤其是低轨商业卫星领域，在空间段和应用端持续发力，提升产品覆盖率及市场份额。</p> <p>总体来说，公司团队对2025年的经营情况很有信心，不同领域的项目规模均会有所增长。</p>
<p><b>关于本次活动是</b></p>	<p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，</p>

否涉及应披露重大信息的说明	严格按照有关制度规定执行，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无